证券代码：002983　　证券简称：芯瑞达

安徽芯瑞达科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-010

投资者关系活动类别	☑ 特定对象调研　　□分析师会议 □ 媒体采访　　□业绩说明会 □新闻发布会　　□路演活动 □现场参观 ☑ 其他（ 现场调研 ）
参与单位名称及人员姓名	青银理财 梁瑜 沣京资本 高波 中信建投 朱伟、王眈棋 华安证券 偶妙琦、彭安妮 （以上排名不分先后）
时间	2026年11月19日
地点	合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：唐先胜 创新研发负责人：郭敏 证券事务代表：屈晓婷
投资者关系活动主要内容介绍	问题1、公司主要业务及经营情况 回答： 公司核心业务显示背光模组主要应用于以电视为代表的大尺寸显示终端，客户主要为全球头部厂商。从产业看，TFT-LCD技术预计仍将是大尺寸显示领域的主流。从行业看，2024—2025年全球电视出货量维持在2亿台左右。 2026年前三季度，公司全部营业收入同比增长8.80%，主要来自于核心业务显示模组的贡献；受益于MiniLED显示技术渗透加速，报告期内公司MiniLED显示模组的收入占比进一步提高，折合终端出库量保持

	着与行业相同的增长方向与趋势。 问题2、公司面向AR-AI显示的MicroLED微显示全彩化技术攻关现状，位于产业化的哪个阶段，比较技术优势有哪些 回答： 公司依托在Mini/Micro-LED领域的长期研发与工程化沉淀，协同中国科学技术大学、合肥工业大学等高校科研力量，联合推进面向AR-AI显示的MicroLED微显示全彩化技术与核心光机攻关。目前相关样机验证工作正在有序展开。 新技术产业化，通常包括实验室—中试线—产业化几个阶段。公司面向AR-AI显示的MicroLED微显示全彩化技术攻关目前仍处于研发及关键工艺验证阶段。截至2026年11月，公司已基本完成数十微米级量子点光刻胶（QD-PR）图形化及色转换工艺验证，并进一步向微米级高精度图形化及色转换工艺迭代。 从产业分析数据看，对比MicroOLED、LCoS、DLP等技术，MicroLED在高亮度、响应速度、器件寿命等方面具有技术优势，在高像素密度和低功耗方面具有较大发展潜力。随着工艺成熟、良率提升及规模化应用，制造成本有望逐步下降。 当前，微显示技术路线主要包括MicroLED与MicroOLED等技术，其中，MicroLED全彩化技术路线主要包括RGB三色堆叠以及基于蓝光MicroLED的量子点色转换等方案，公司正围绕色转换均匀性等关键技术开展攻关。目前重点推进MicroLED量子点色转换的全彩化技术方案。 问题3、公司面向AI-AR眼镜领域的微显示全彩化技术有哪些应用，目前有无样品或产品，有哪些客户 回答： 公司一直致力于新型显示材料、模组与终端的全产业链开发设计、生产制造、销售及技术服务的整体方案解决。MicroLED被称为"终极显示技术"，本身就是公司战略方向的一部分。MicroLED因其优异的物理属性，正从传统的"显示像素"向"可编程光信息单元"演进，将会带来更多的应用场景与商业机会。 在7月8日2026微显示创新及应用大会上，公司创新研发负责人受邀发表主题报告，系统阐述了芯瑞达在面向AI-AR眼镜领域的微显示全彩化技术布局、工程化进展及对MicroLED光互联的产业思考。 公司在MicroLED像素车灯领域持续推进技术研发，围绕高电流驱动、热管理、色转换均匀性及系统可靠性等关键技术开展攻关，相关技术取得阶段性进展。

	公司面向AI-AR眼镜领域的微显示全彩化技术部分关键工艺验证已完成，但仍处于研发及关键工艺验证阶段，尚未形成可对外销售的定型产品。公司与潜在客户有技术交流，但尚未达到客户导入或产品送样阶段。 以上信息未涉及内幕信息。 本活动记录表中的相关数据预计或预测、业务规划或展望，不代表公司承诺，敬请投资者注意风险。
附件清单（如有）	无
日期	2026年11月20日